This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-003089

(43) Date of publication of application: 09.01.1987

(51)Int.CI.

C30B 1/00 C30B 23/02 C30B 25/10 H01L 21/203

H01L 21/205

(21)Application number: 60-141002

(71)Applicant: NIPPON KOGAKU KK <NIKON>

(22)Date of filing:

27.06.1985

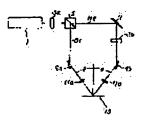
(72)Inventor: KAMEYAMA MASAOMI

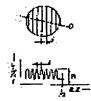
(54) PRODUCTION APPARATUS FOR SEMICONDUCTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to grow a single crystal from a part for forming an interference fringe of laser beams with high productivity, by dividing a single laser beam into plural beams and condensing the respective beams on an object material for interference.

CONSTITUTION: A laser beam emitted from a laser light source 1 is divided into two optical paths by a polarized light beam splitter 5 to form the first laser beam (B1) and the second laser beam (B2), which are respectively condensed by condensing lenses (11a) and (11b) superposed on a sample substrate 13 to form an image. For example, a thermal oxidation film having 1 μ thickness is formed on a silicon wafer, and a polysilicon film having 1 μ thickness is formed thereon by the vacuum chemical vapor deposition (CVD) method. The resultant sample substrate is then placed in N2 atmosphere and the laser beams (B1) and (B2) at $0.5 \,\mu$ J/pulse are irradiated thereon by





the above-mentioned production apparatus of a semiconductor to form an interference fringe. Thereby, a part irradiated with the interference fringe is melted at 1 pulse to advance the formation of a single crystal from the polysilicon in a part of weak light intensity. The aimed single crystal is soon formed from the whole irradiated part.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

!-3088 (12)

外の成分をさ

沟纹化した。

T NCO/OH O

-ストモ6 o

手出基礎に入

このえ、火本

・を通した。

-> 切断して

ロ、ウェア

切りたかけ

9 7 MJ/ Sy

岩欲 する 含有火液

2 1 1 K

1、盛蒸水、 との注止

⑩日本国特許庁(JP)

回特許出額公開

四公開特許公報(A)

昭62-3089

Mint Cl. 是記憶益 厅内整理番号 ❷公開 昭和62年(1987)1月9日 C 30 B 8518-4G 23/02 8518-4G 8518-4G H 01 L 7739-5F 21/203 21/205 7739-5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

9発明の名称 未冠体對连连區

> C) # 9月 昭60-141002

> > 冬紀

会出 類 昭60(1985)6月27日:

雅 京京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会

社大并製作所內

東京都千代田区丸の内3丁目2至3号

明知出

Ш

日本光学工菜供式会社

弁理士 永井

1. 范閉の名称

心発明 者

受出 頭 人

恐代 耳 人

半海体型造装置

2. 特許請求の英選

単一のレーザビーム出力手段と、麸レーザビー ム出力手段から出射されたレーザピームを複数の ピームに分割する分割手段と、分割された複数の ピームを対象物上に集光して干渉させる干渉手段 と、を具倒し、対象物上でレーザピームの干渉論 を形成して、数干渉論が形成された部位から単語 品を成長させることを特益とする半点体製造装 3.

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本気明は基板上に単結晶薄膜を形成し、または 成長させることができる半導体製造装置に関す ā.

(発明の背景)

近年、集員回路の高密度支集化が進められてお り、そのひとつとして三次元復徒回路が提案され

ている。三次元集は回路は回路を冶状に立体集後 化したものであり、誘性体膜上に単端晶を減長さ せる技術が不可欠である。この後の技術として、 例えばお庭姑品化佐と呼ばれる手佐を用いた半点 体製造装置が従来から種々提案されている。この 超職 再結晶化法として、以下に示す3つの手上が

(1)レーザビーム成形法

「セミコングクタ クールド」1381年 3月号 (以下文献 1) の 105頁図6(A)に示されているよ うに、 ウェハに照射するピームの強度分布をドー ナツ状にして多対晶の単結晶化を図る。あるい は、「第3回新機能素子技術シンポジウムSS9.7/ 4 ~ 5予商獎(以下,文獻2) の 153頁、図6(A) に示されているように、レーザピームをピームス プリッタ、対波長板および水晶複圧折板を用いて 分離してウェハ上に所望の光強度分布を得、これ により単粒品化を図る。

しかしながら、いずれの場合も、一度に単着菌 化できる面積が小さく、大面積にわたって瓜輪品

には

計開昭62-3089(2)

化を図るのには特問がかかりすざる。

(2)反射切止拟形成法

文鉄 (の 105頁図 S(B)に示されているように、 ウェハのポリンリコン版上に、レーザ光に対する 反射防止級(Sis N+級)をストライプ状に形成し、 レーザ無射時の温度分布を強制的に制御する。

この方法によると、反射防止関形成のための前 処理工程に抑制がかかる。

(3) 最化級レリーフ法

文以1の 105頁図6 (B)に示されるように、ポリシリコン下部の絶縁層に厚みの差をつけて改然。 を制御し、以って、レーザビーム無針時のポリシリコン層の温度分布を制御する。

この方法によると、絶益層に厚みをつける前型 理に寿間がかかってしまう。

(発明の目的)

本元明の目的は、このような問題点を解決し、 類雑な前処理をすることなく、比較的大面積にわ たって単結晶化できる半導体製造装置を提供する ことにある。

今、其料基版13に対する各ピームB1、32 の入射角0を、0=15.4度に改定すると直径D= 30μ皿のレーザスポットに、第2図(a)に示すよ ラな4μ皿ピッチで繰り返す干渉海が生じる。

ここで、干渉頭のピッチは、レーザピームの改 長入、レーザピームの入射角1の間には、

d = \ / 2 sia #

の関係がある。従って、入財所はを選立変えるこ

(発明の耳要)

太兔明はひとつのレーザピーム出力手及と、そのレーザピーム出力手段の出対ピームを分立して 複数のピームを得る分離手段とを有する。更に太 兔明は、複数ピームを対象物上に照対し、その対 象物上で複数のレーザピームを互いに干渉させて 干渉調を形成する干渉手段を有する。干渉調の形成により対象物上に周期的に光強限分布ができ、 そこから単端品の成長が加まる。

(突然例)

- 第1の実施第一

那1回は本発男の一選調料を示し、符号1は レーザ光型であり、本例では、改長 1.061年中の レーザピームを附出するYAGレーザを開いる。 レーザ光型1から出射されたレーザピームは、行 改長級3年を介して塩光ピームスプリック5に入 射される。入射されたレーザピームは2つの元話 に分割されて第1のレーザピームB1と第2の レーザピームB2とが取り出される。第2のレー ザピームB2はフルミラー7でその向きが変えら

とにより干渉協のピッチはを変えることができる。また、分数長板3 a、3 bを回気させてンーザピームの個光を調整することにより、強級13上に形成された干渉協のコントラスト、すなわら第2図(b)に示すような、数料造板上でのレーデバフーの健康出(P2/21)を変えることができる。

以下に主義強強要要を用いて単数品等数を形成 する2例について説明する。

(1) シリニンクエハ上に1 ュュ基の無数化限を 形成し、その上に更に設定C70(ケミカル・ペーパ ・デポジション) により1 μュ 耳のポリシリニン 護を形成した其料基板をN2 雰囲気中に置き、上 はした半導体製造を受により、その実料基度上 に、その画板上で 0.5 μ J / パルスのレーチでし ム B 1 対よびB 2 を照射して干渉簿を形成したと よう、1 パルスで干渉簿照射部分が溶融し、光速 での弱い部分のポリシリコンから単類晶化が進 み、やがて照射した部分全体のポリシリコンが単 にはたいた。

本沢塩別のように対災物が多額品の薄質の明白

福福62-3089(3)

には、超級が干渉論の光により伝移温度以上に加熱されて半部融ないしは超融の状態になり、 双子の再記列により干渉論の光強度の弱い部分、すなわら加熱の関合の低い部分から単数温化が退行する。

 たれてさえいれば、この単位に使って蒸売したシリコン粒子が蒸気13上に付着し、放無のシリコン 助動品間が形成される。以後は活性化体位が失われても、この数型の製にならって単数品がエピタクシー成長した。

- 第2の実践列 -

第3回を参照して第2の実践到について説明する。第1回と同様の箇所には同一の許号を付して 説明する。

本例では、改長入-1880mのレーザピームを出力
する選送及派アルゴンレーザをレーザ光気1とし
で用いる。そして、ピームスプリッタ5で分岐さ
れたレーザピームB1、対よびアルミラー7で交
射されて必要是版3 bを通過した改のレーデピー
ムB2は、それぞれピーム整形光学系15a 対よ
び15 bに入射されて、20μm×1000μmの矩形
平行光に強勝される。整形された各ピームは、フ
ルミラー9 a、9 bにより、それぞれは対立版1
3への入射角のが定められ、次いで、国小レンズ
添17を通って1/10に個小されて34413版13上で

型ね合せて干渉過パターンを形皮する。 女科基板 13上でのレーザピームの大きさ 4× 1(第4図 (a) を照) は100 μm × 2 μm である。 また、 女科 蔵板 13上のレーザパワーは第4図 (b) に示すように周期的な分布となる。本例でも、第1の実基版 例と同様に、レーザピーム B 1、B 2 の女科基版 ピッチ d を受えることができる。なお、符号 19は 女科 基板 13が 表型されるステージであり、第4図 (a) に示す A 方向に最大 100 mm/secで走査できる。

第1の実施外で説明したと同様にシリコンクエハ上に1μ四原の無酸化度を形成し、その上に更に別田 C70により1μ四厚のポリシリコン膜を形成した女科基版をN2 雰囲気中に置き、上述した半原体製造装置により、その女科基版上にレーザビーム B1 および B2 を開射して干渉薬を形成するとともに、ステージ19をA方向(第4図(a)を照)に30mm/sec~75mm/secで移動させたところ、幅30μ四、長さ50mmのレーザ照射部分が単語

品化された。また、1 走在妖了毎に、海波する2 走在においてレーザビームが10μmだけ互いに迎 次するようにステージ19をC方向(第4図(a) な照)にずらして辿り返してレーザビームを試料 透板13上に照射したところ、15mm×15mmの正方 形領域を単類晶化することができた。なお、この ときのは料道板上でのレーザパワーは約2J/ c ㎡である。なお、第4図(a)に示すように、ステージをB方向に移動すれば、干渉網のピッチを 数似的に変えることができる。

この第2の実施別に対ける対象物には、上記第1の実施例の(1)で設明したと同様の多類品シリコン部膜が形成されて対り、飛渡が干渉頭の光により転移温度以上に加熱されて半部肢ないし部建の状態になり、原子の再配列により干渉国の光弦度の弱い部分、すなわち加熱の度合の低い部分から単類品化が進行する。

- 第3の実施労ー

第5回を参照して第3の実施例について設明する。第1回と同様の遊所には同一の符号を付して

この対 学させて 連絡の形 パセさ、

はいは 5 の第の変の、 5 入路の一分

:号1は

2度・イン上上

たと

` **Ľ** –

が選

4 4

科開昭62-3080(4)

説明を省事する.

前 9 2 1 はブラズマ CVO装立を示し、チャンパ2 1 0 にはガスは いロ2 1 1 と、バキュームロ2 1 2 とが設けられるとともに、ミラー 9 a および 9 b で光路が定められたレーザビーム B 1、 B 2 をチャンパ2 1 0 内に入射させる石炭型2 1 3、2 1 4 が設けられている。チャンパ2 1 0 内には対向電话2 1 5、2 1 6 が配款され、電話2 1 5 は高周波電報2 1 7 と接及され、電報2 1 6 は接 やされている。

この実施例では、プラズマCVD装型により 茲 数上にポリシリコンを形成しつつレーザビームの 干渉路により延板に製圧分布を与えることにより シリコン単対路を成長させるものである。

まずシリコンウェハ上に対化圏を形成した 版版 13を電話215上に金型し、ガス供給ロ211 からモノシラン (SIH+) を毎分23ccの割合で供給する。それと同時に、バキュームロ213からチャンパ210内を8.57crr に進持する。そして、高周波出力50内を0.57crr に進持する。そして、高周波出力50

前号31は光 CVO装置であり、チャンパ310にはガス供給ロ311とパキュームロ312が設けられている。また、ミラー9aおよび9bで光路が定められたレーザピームB1、B2をチャンパ310内に入射させる石灰窓313、314が設けられている。チャンパ310内には試料台315が配設されている。

この実施例では、光CVD装置により基版上にポリシリコンを形成しつつレーザピームの干渉 頃により基版に選圧分布を与えることによりシリコン単名品を成長させるものである。

まずシリコンウェハ13を試料台315上に在 近し、モノシランガスをチャンパ310内に毎分 JOCCの割合で導入する。同時にパキュームロ31 2からチャンパ310内を減圧してチャンパ31 0内を5.0Tarrとし、シリコンウェハ13を J70 でに加熱した。モして、レーザ光気1としてエキ シマレーザ(被長13Jas)を用いて、ウェハ上で15 RV/ cmのレーザビームを、隔波数 100H z、入 射角0・9.5度でウェハ13上に照射したところ、 Wの下で店板13の触化圏上にポリシリコンを形成する。それと同時に、第1の定送別の光学系を用いて、設長 1.084μ四のレーデビームB1およびB2を、入計所の=15.4度でその系級13上に照射した。なおレーザパワーは 0.1ニ1/パルスであり、レーザパルスの開放政は5 H z、レーデスポットの道径 D は 100μ四であった。これにより、レーザビーム照射器にシリコンの製造が成果した。

本来強例のように対象物である務板が、多数晶 シリニンの薄質が形成されつつある技術の場合に は、干部類の光により、基板と、形成されつつあ る頭膜とが顔膜形皮物質の転移温度以上に加急さ れるので、第1 実践例の(1) および(2) で説明し た2 つのプロセスが阿姉に近行して重新晶が生ま していくと考えられる。

- 巫4の認識例 -

36 図を参照して済みの災護別について設明する。 第1 図と同様の関係には同一の許りを付して 設明を省略する。

ウェハ13上に15μmピッチの干渉場ができ、その部分にシリコン単数品級が形成された。広ガ、単新品級の成長組織は 300Å/ziaであった。

本実施例における対象物は、第3の混進例と何様に、多数品シリコンが形成されつつある基版であり、上述した第1の認識例の (1)、(2) のプロセスが同時に進行して単新品が成長していくと考えられる。

(発明の効果)

本発明では、単一のレーザピーム出力手段から 出射されたレーザピームを複数のピームに分離 し、それぞれのピームを対象物上に重ね合せて無 射し、これにより対象物上にレーザピームの干渉 騒を形成した。

ここで、対象物としては、基板上に形成された 多結晶や非晶質の部膜(第1実施例の(1)、第2 更施例)、磁膜が形成される前の無端の基版(第 1 更適例の(2))、あるいは、超級が形成されつつ ある近版(第3更施例、第4実施例)等が挙げら れる。多結晶や非晶質の溶膜の場合には、経膜が 干燥干ののえ対診な膨低場れし

対の位れはるれ

れる 行し の# のご

> 光. ル:

b

ナ ::3

6

千沙草の光により伝移程度以上に加熱されて単命 最ないしお他の状態になり、以子の再配列により 干渉場の光型腰の割い部分、すなわち加熱の腹合 の低い部分から単端菌化が進行する。無垢の誤扱 の場合には、干渉縄が周期的な温度分布、書い袋 えれば活性化活位を延板装置に作り、この進収に 対して漢语等の手法により超級を形成すると、こ の活性化単位に従って詳級を形成する粒子の竹類 位置が規定され、単数品は設が基故上にコートさ れていく。海恩が形成されつつ为る蓝板の場合 は、干渉竭の光により、蓋板と、形成されつつあ 5 斉政とが辞級形成物質の転移型深以上に加熱さ れるので、先の2つの場合のプロセスが何時に進 行し単数晶が迷屈していくと考えられる。いずれ の場合も従来に比べて簡単な構成でしかも生産性 の高い浸漉装置が排られる効果がある。

また、300で以上の高温下で得られたエピタキシャル交長が、低型でしかも財産体物質上で大面強にわたりな場に行うことができる。

4 図 (a)はそのレーザスポット形状と干渉扇を示す図、第4図(b)はその光型度分布を示す図、第5図は水足明の第3の実施例を示す構成図、第6回は水尾側の第4の実施例を示す構成図である。

1:レーザ光朝(ビーム出力手段)

3 a. 35: 为波及版 (干涉手段)

5:ピームスプリッタ(分離手段)

7. 9 a. 9 b: ミラー (干渉手段)

11 a、11 b:集光レンズ (干渉手段)

13: 遊板

15 a. 15 b:ヒーム笠形光学系

17:カ小レンズ系

2 1 : プラズマ CVO

210:チャンバ

2 1 1: ガス供給ロ

212: 14 = - 40

2 1 3 . 2 1 4 : 石英窓

215. 216: ##

217:高問波電訊

科問昭62-3089(5)

年ガ、上記各支護例では、レーザピームを2本に分割し、それらにより干渉減を形成したが、水丸則はこれに限らず3次以上に分割されたビームで干渉減を形成しても良い。

また、本泡別はレーザアニールにも応用でき、 この場合も、従来に比べておめて容易に加払品化 を図ることができる。ここでレーザアニールと は、イオン作入のプロセス、エピタキシャル 沿形 は、イオン作入のプロセス、エピタキシャル 沿形 は、イオン作入のプロセス、エピタキシャル は、イオン作入のプロセス、エピタキシャル では、イオン作入のプロセス、エピタキシャル は、イオン作入のプロセス、エピタキシャル は、イオン作入のプロセス、エピタキシャル は、イオン作入のプロセス、エピタキシャル は、イオン作入のプロセス、エピタキシャル なった場合、数晶が流れて多数品もしくはアモル を印献品化するために対象物上にレーザピームを 無射することをいい、このレーザピームを に分け、これらにより干渉海を形成せしめ、この に分け、これらにより干渉海を形成せるい。

4.図面の簡単な説明

3 1:光 CVD

310:チャンバ

3 1 1: ガス供給ロ

312: // = - 40

313、314: 石灰潭

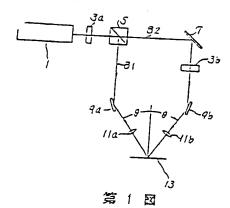
3 1 5 : 送料台

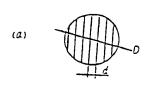
出 類 人 日本光学工家株式会社 作理人弁理士 永 # マ ロ

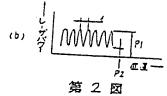
皂.

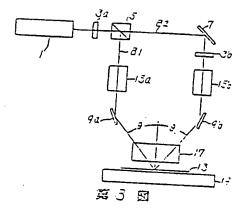
-569-

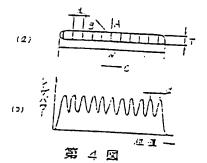
計開報62-3083(6)







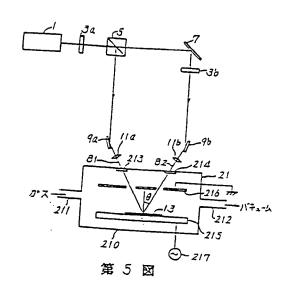


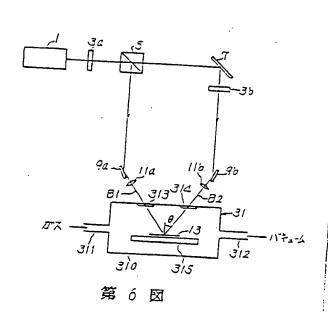


①In C 3 H C

5条 5出 5日 1

ं।





(1)